PAT-NO:

JP360242800A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 60242800 A

TITLE:

MANUFACTURE OF DICED TRANSDUCER

PUBN-DATE:

December 2, 1985

INVENTOR-INFORMATION: NAME TAKEUCHI, YASUTO ANDO, MOTOYOSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

YOKOGAWA MEDICAL SYST LTD

N/A

APPL-NO:

JP59099484

APPL-DATE: May 17, 1984

INT-CL (IPC): H04R017/00

US-CL-CURRENT: 29/25.35

ABSTRACT:

PURPOSE: To eliminate the need of a special pedestal without causing each element to be fallen down in forming many pyramid groups from one piezoelectric ceramic board by adopting the method that a prescribed pitch and width slot is cut at a right angle to a face from both sides of the piezoelectric ceramic board.

CONSTITUTION: A slot is cut from a rear side 12 of the piezoelectric ceramic board 10 to nearly the middle of the thickness of the board with a prescribed pitch and slot width. The slot strings can be made linear in one direction or two directions longitudinally and laterally as a gridiron pattern. An insulating adhesives is filled and cured in each slot as shown in Fig. C, a conductor film 20 is bonded to the lower end face of the element to form a common electrode. Then a slot is cut to the same location opposite to the former slot from the front side of the board 10 as shown in Fig. D. The depth of the slot is a depth reaching the said adhesives and each element is separated completely in such a way. In the final process, an insulating adhesives is filled in each slot of the upper part as shown in Fig. E. When no electrode is bonded to the element upper face, an electrode (conductor film) 20' is bonded to each element.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-242800

(a) Int Cl.4

庁内整理番号 識別記号

❸公開 昭和60年(1985)12月2日

H 04 R 17/00

D - 7326 - 5D101

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

ダイスト・トランスデユーサの製造方法 60発明の名称

> 顧 昭59-99484 ②特

②出 願 昭59(1984)5月17日

武蔵野市中町2丁目7番11号 横河メデイカルシステム株 康人 内 70発明者

式会社内

72発 明者 武蔵野市中町2丁目7番11号 横河メデイカルシステム株

式会社内

武蔵野市中町2丁目7番11号

横河メデイカルシステ の出願人

ム株式会社

弁理士 小沢 信助 砂代 理 人

明 和 日本語

- 1. 発明の名称
 - ダイスト・トランスデューサの製造方法
- 2. 特許請求の範囲
- (1)圧電セラミック板の一方の面からその面に 直角に所定の一定ピッチ及び幅の溝を圧電セ ラミック板の厚みの略半分の深さまで切り込 むプリダイシングの工程と、前記工程で作成 された満に絶縁性の接着剤を充塡し固化する 工程と、前記一方の面に対向する他方の面よ り前記溝位置に対峙する位置で少なくとも前 記講に達する深さまでの満を切り込む追加ダ イシングの工程よりなり、角柱群等価単板ト ランスデューサを製造するダイスト・トラン スデューサの製造方法。
- (2) 前記追加ダイシングの工程は、ダイシング 後絶縁性の接着剤を消に充塡し固化する工程 を含むことを特徴とする特許請求の範囲第 1 項記載のダイスト・トランスデューサの製造 方法。

- (3) 前記プリダイシングの工程及び追加ダイシ ングの工程において、満列方向は一方向又は 2 方向であることを特徴とする特許請求の範 囲第1項記載のダイスト・トランスデューサ の製造方法。
- (4)前記プリダイシングと追加ダイシングの帯 のピッチを同一又は他方のn 倍にしたことを 特徴とする特許額求の範囲第1項記載のダイ スト・トランスデューサの製造方法。
- (5)前記プリダイシングの工程の後の接着剤を 充塡し間化する工程は、溝の切り込まれた側 の圧電セラミック板表面に電極機を接合した 後、更にパッキング材に接合する工程を含む ことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載 のダイスト・トランスデューサの製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

(技術分野)

本発明は、超音波アレイトランズデューサ乃至 はダイシングされた後に、そのトランスデューサ の做素子の一部又は全部を再度並列に接合して用 いるダイスト・トランスデューサの製造方法に関する。

(従来技術)

アレイ又はダイスト・トランスデューサの製造 方法としては古くから次のような手法があった。

- (1) 一旦微小なエレメント即ち短冊、角棒、角柱等の圧電セラミックを多数作成しておき、これをバッキング材又は開口部材の面上に配列し接着させる手法。この場合、接着や位置決めは大変煩雑である。
- (2) 板状の圧電セラミックを開口部又はパッキング材上に接着後、これに満を切り込む元元でエレメントを切り離す。この際、1 次元的とを関わず満を切り込んでを立ていいてもいくをに切断しないである。ではまで満を入れ、板としての連続性を保っておく手法とがある。

後者の場合、切断深さを板圧の80~95%程度と すれば板としての模方向結合は実質上無視できる。

れているが、この場合、製造途中で角柱が下対があるはく難して倒れてしまうため、その防止が対対にあることは勿論、角柱群を得るため、角柱群を得るを必要とし、切りまで、切りまで、一枚の角柱群等値を作成するののといったのは使い捨てにしなければならないといった欠点がある。

(発明の目的)

本発明は、このような問題に個みてなされたもので、その第1の目的は、単板圧電セラミックをPZTと略称するシックをPZTと略称をラシックをPZTと略称をあるシックを開発を必要を受けるに対し、対しているのでは、ないのでは、ないのでは、ないのできる方法を提供することにある。

(発明の構成)

しかしながら、両者共ポイシングを実施するに当り特徴な送り機構を有するワイヤソー或いは回転 刃式ダイヤモンドカッター等を必要とし、その段 備投資に費用がかかり過ぎるきらいがある。

この製造方法であるが、特に切り能しているが、 は (2) の方法であるが、 りに切り能しないであるが、 第 2 図ののでは、 第 2 図ののではないが、 第 2 図ののではないが、 第 2 図ののではないが、 第 2 図ののではないが、 第 2 図のではないが、 第 3 図のでは、 第 4 でののでは、 1 でののでは、 2 でののでは、 2 でののでは、 2 でののでは、 2 でののでは、 2 でののでは、 2 でののでは、 4 でののでは、 4 でののでは、 5 でのでは、 5

又、 最近、 圧電セラミック板をダイシングして 神た角柱群 (それらの間には柔らかい 煙め込み材 が充塡されている)を再度全部並列に合成し、 等 価単板トランスデューサを製造する方法が試みら

(実施例)

以下、図面を用いて本発明の実施例を詳細に説明する

第1図は本発明の方法を説明するための図である。まず(イ)のようなPZT板10を用意する。この板10の表面11及び裏面12には電幅面が、 既に接合されていてもよい。次に、(ロ)に示す ように板10の裏面12側より所定のピッチ及び 満幅で板の厚みの中間位まで満を切り込む。この 満列は目的により1次元的に1方向でも、軽點の 目のように縦横に2方向としてもよい。次の工程においては(ハ)のように各溝に絶縁性の接着剤を充塡し固化すると共に、エレメントの下端面に一様に導体膜20を接合し共通電極を形成する。

次の工程では(二)に示すように板10の表面側から再度前記溝と対向する同じ位置に溝を切り込む。溝の深さは先の接着剤に達するまでの深さであり、これにより各エレメントは完全に分離された状態となる。

最後の工程では(ホ)に示すように上部の各満に絶縁性の接着剤を充塡する。エレメント上而に 電極が接合されていない場合には各エレメントに 電極(導体膜)20′を接合する。

このような方法により等価単板トランスデュー サを作ることができる。

第3 図は本発明の方法の他の実施例を示すもので、バッキング材を台座として通常のアレイ等を作る場合を例示してある。第3 図において、(イ)から(ロ)までの製造工程は第1 図の(イ)から(ロ)までの工程と同じである。第3 図 (ハ)に

示す工程では、板10の下方の満に絶縁性の接着 剤を充組し、電極膜20を下端面に形成した後、 パッキング材30上面に接合する。

次の工程(二)では板10の表面側から第1図 (二)に示したと同様に満を切り込む。次の工程 においては、この溝に接替剤を充填するか(ホ) 又はそのままの状態で(へ)、PZT板10の上 面に準体膜を接合し電板膜を形成する。

溝を入れるようにしてもよい。

又、第6図のように満幅を異ならせてもよい。 尚、第6図において板の表裏は逆の関係であって もよい。或いは又、プリダイシングと追加ダイシ ングの満方向が交差するようにしてもよい。

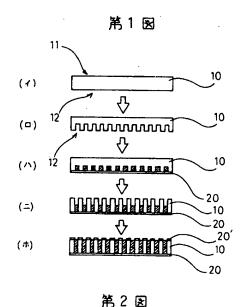
(発明の効果)

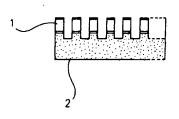
以上説明したように、本発明によれば、1枚のPZT板から多数の角柱群を形成する際、各微小なエレメントが倒れることなく歩留りよく製作することができる。又、等価単板トランスデューサを作るときにも特別な専用の台座等を必要とせず作業が楽であるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

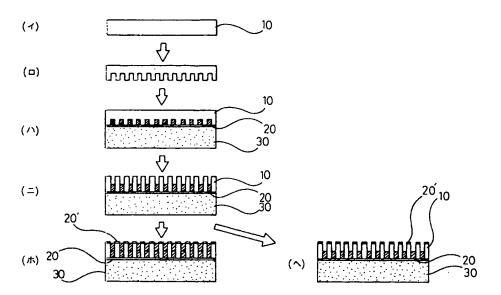
第1回は本発明の方法を説明するための図、第2回は従来の製造方法についての説明図、第3図 乃至第6回は本発明の方法の他の実施例を説明するための図である。

0 … 進休即





第3図



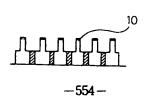
(1) 10 (1) 30 (1) 10 (1) 10 (1) 20 (2) 20 (2)

第5図

30

第6図

第4 図



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| the same and the s |
|--|
| ☐ BLACK BORDERS |
| ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES |
| ☐ FADED TEXT OR DRAWING |
| ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES |
| ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS |
| ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS |
| ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT |
| ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
| |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

